

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6804xxxx4R-G
標準質量: 4 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.377	シリコン	94400	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	1.255	ニッケル	313900	7440-02-0
	0.116	銀	29100	7440-22-4
	0.022	金	5600	7440-57-5
ダイアタッチ	0.026	エポキシ樹脂	6600	—
	0.016	アクリル樹脂	3900	—
ボンディングワイヤ	0.060	金	15100	7440-57-5
封止樹脂	1.649	溶融シリカ	412200	60676-86-0
	0.167	エポキシ樹脂	41800	—
	0.157	フェノール樹脂	39300	—
	0.153	金属水酸化物	38200	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。